



## Application Engineer（熊本勤務）【半導体 欠陥検査装置】

外資系半導体 欠陥検査装置・膜厚測定装置等メーカーでの募集です。 アプリケーシ...

### Job Information

#### Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

#### Hiring Company

外資系半導体 欠陥検査装置・膜厚測定装置等メーカー

#### Job ID

1537706

#### Industry

Electronics, Semiconductor

#### Company Type

International Company

#### Job Type

Permanent Full-time

#### Location

Kumamoto Prefecture

#### Salary

5 million yen ~ 9 million yen

#### Work Hours

09:00 ~ 17:30

#### Holidays

【有給休暇】入社6ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制

#### Refreshed

June 12th, 2025 05:00

### General Requirements

#### Career Level

Mid Career

#### Minimum English Level

Business Level

#### Minimum Japanese Level

Native

#### Minimum Education Level

Post Grad Degree (PHD/MBA etc)

#### Visa Status

Permission to work in Japan required

### Job Description

【求人No NJB2260958】

業界トップシェアを誇る、欠陥検査装置のアプリケーションエンジニアとして従事いただきます。  
お客様に対し、設定、課題解決、操作サポート、トレーニングなどを提供します。

- (1) 顧客と密にコミュニケーションを取り、顧客の要望や改善点を聞き出す。
- (2) ウェーハ/パネル検査装置のアプリケーションサポート、システム操作サポート、トレーニングを顧客に直接提供し、ヘッディング問題に対する技術的解決策をコンサルティングする。

(3) 本社エンジニアリングチーム、テクニカルサポートチーム、サービスチームと協力し、アプリケーションや問題解決策を提供する。

(4) 半導体工場内のツールに接続されたサーバーの操作とセットアップ。

(5) 顧客に操作のトレーニングを行い、必要に応じてトレーニング資料を作成する。

(6) 顧客の複雑な技術的問題を解決し、それらの問題のエスカレーションを管理する。

(7) 新しいシステムの技術情報を提供し、顧客と共に新しいアプリケーションを開発する。

(8) 日本地域を5年以上、10年以上サポートする。

(1) Communicate with customer very closely and find their demand and required improvement by business level or native Japanese Language.

(2) Provide application support for wafer/panel inspection systems system operation support and training to customers directly consult technical solution for heading issues.

(3) Work collaboratively with Headquarter engineering team Technical Support team service team cross functionally to provide application issue solution take Applications ownership of escalations.

(4) Operation and setup Servers connected to tools in semiconductor fabs .

(5) Train customers on tool operation and generate training material if necessary.

(6) Establish and broaden the customer base by resolving their complex technical issues and managing escalations of those issues

(7) Providing new system technology information and develop new application with customer.

(8) Support Japan region for more than 5 year expecting 10 years over.

---

## Required Skills

電子工学・半導体関連・物性他を専攻とし、修士卒以上

<歓迎条件>

■製品問わずアプリケーションエンジニアの実務経験がある方

■検査機器・解析機器の使用経験がある方

■装置のネットワークへの接続及びPC操作のできる方

■半導体及び半導体製造装置業界での実務経験がある方

■英語でのミーティングに参加できる方

---

## Company Description

ご紹介時にご案内いたします